



平成 31 年 3 月 6 日

各 位

会社名 内外テック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩井田 克郎  
(JASDAQ・コード3374)  
問合せ先 取締役 佐々木 政彦  
電 話 03-5433-1123 (代表)

## 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、最近の業績動向を踏まえ、平成30年11月5日に公表しました平成31年3月期（平成30年4月1日～平成31年3月31日）の通期連結業績予想及び同年5月14日に公表しました平成31年3月期の配当予想を修正することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 業績予想の修正について

平成31年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A) (平成30年11月5日)	百万円 28,450	百万円 1,070	百万円 1,065	百万円 700	円 銭 238.80
今回修正予想(B)	25,650	574	564	292	99.61
増減額(B-A)	△2,800	△496	△501	△408	—
増減率(%)	△9.8	△46.4	△47.0	△58.3	—
(ご参考)前期実績 (平成30年3月期)	28,426	1,202	1,184	857	316.31

#### 2. 業績予想の修正理由

平成31年3月期における連結業績予想につきましては、平成30年11月5日に、一部の半導体メーカーの設備投資計画見直しなどの影響により、第2四半期において半導体製造装置メーカーからの受注が期初計画に対し下方に推移したことや、中長期的な半導体需要増を見据え、人材の採用を中心とした営業・管理・製造体制強化に係る投資を推進したこと、第3四半期以降の半導体メーカーの設備投資動向等を慎重に考慮して、修正いたしました。

しかし、その後も事業環境の改善は見られず、半導体製造装置メーカーからの受注が計画に対し下方に推移する状態が継続したことにより、前回発表の業績予想を下回る見込みとなりました。このため、平成31年3月期の連結業績予想につきましては、売上高・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益をそれぞれ上記のとおり修正いたします。

### 3. 配当予想の修正について

基準日	年間配当金（円）		
	第2四半期末	期末	合計
前回発表予想 （平成30年5月14日）		50円00銭	50円00銭
今回修正予想		30円00銭	30円00銭
当期実績	0円00銭		
前期実績 （平成30年3月期）	0円00銭	35円00銭	35円00銭

### 4. 配当予想の修正理由

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付けております。

配当につきましては、経営成績、財務状況及び今後の事業展開を勘案し、必要な内部留保を確保しつつ、業績に応じた配当を継続していくことを基本方針としております。

この基本方針のもと平成31年3月期の1株当たりの期末配当を50円と予想し、平成30年5月14日に公表しましたが、上記1. 2. で記載のとおり平成31年3月期通期連結業績が当初予想を大きく下回る予想となること、また、半導体市況などの事業環境の回復時期が不透明であることを踏まえ、誠に遺憾ではございますが、当初予定しておりました1株当たりの期末配当予想を30円と修正することといたしました。

(注) 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

以上